

MATERIAL NUMBER	# OF COLUMNS	DIM "A" MAX	DIM "B"	GOLD THICKNESS MICROMETERS
75710- $\times$ 005	5	18.50	14.80	0.76
75710- $\times$ 006	6	22.20	18.50	
75710- $\times$ 008	8	29.60	25.90	
75710- $\times$ 010	10	37.00	33.30	
75710-1055	5	18.50	14.80	
75710-1056	6	22.20	18.50	0.25 (MAPS)
75710-1058	8	29.60	25.90	
75710-1050	10	37.00	33.30	

75710-*0**

MODULE TYPE -- TAIL PLATING TYPE

UNGUIDED -- TIN/LEAD = 0

UNGUIDED -- TIN ONLY = 1

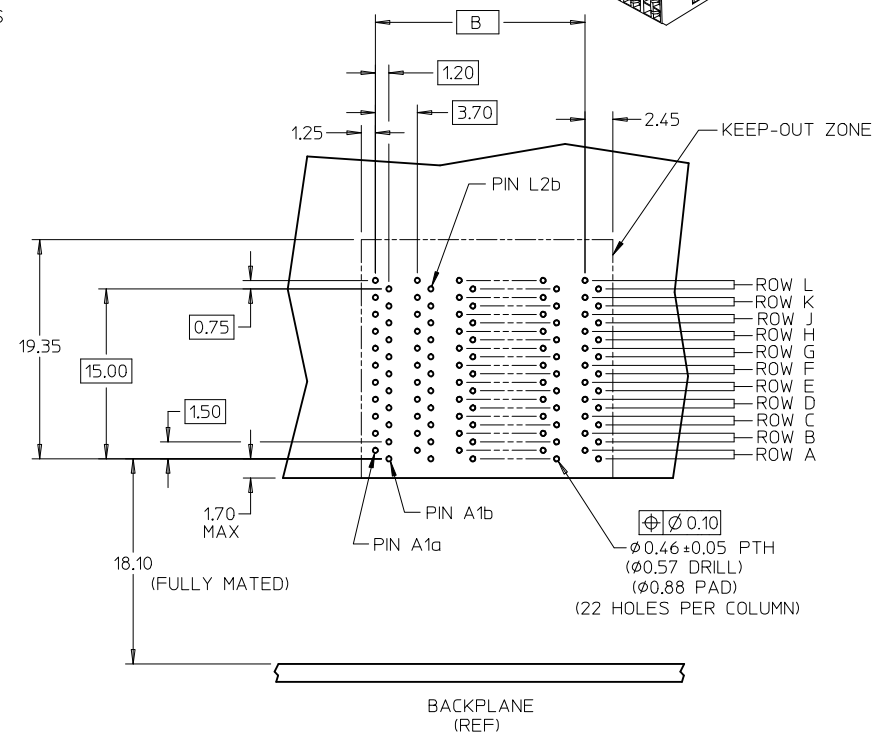
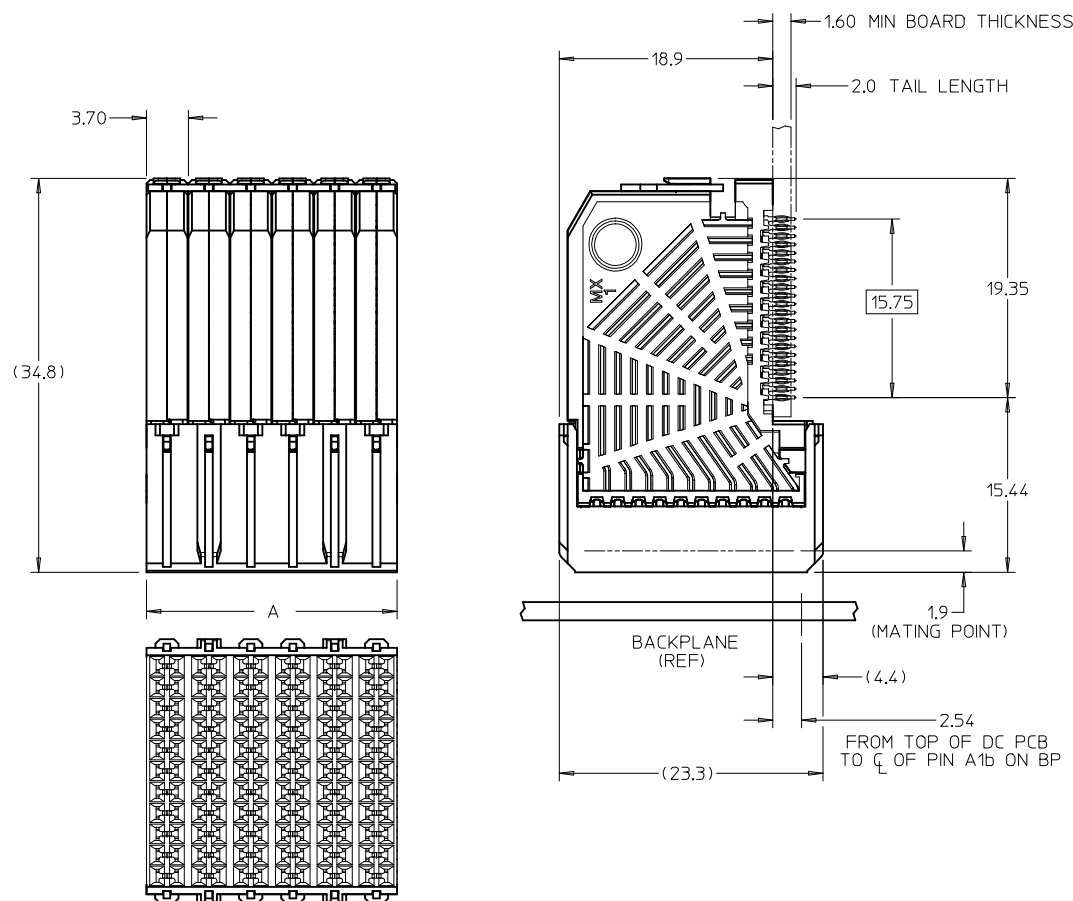
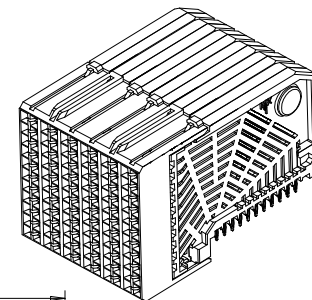
— # OF COLUMNS

05 & 55 = 5 COL

06 & 56 = 6 COL

08 & 58 = 8 COL

10 & 50 = 10 COL



DAUGHTERCARD HOLE PATTERN
(CONNECTOR SIDE)

NOTES:

1. MATERIALS: HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) GLASS-FILLED, UL94V-0
TERMINALS - HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. FINISH: 30 MICROINCH (0.76 MICROMETER) MIN GOLD IN CONTACT AREA.
SELECTIVE TIN/LEAD (-0***) OR SELECTIVE TIN (-1***) ON PCB TAILS.
NICKEL OVERALL.
3. FINISH: 10 MICROINCH (0.25 MICROMETER) MIN GOLD IN CONTACT AREA.
SELECTIVE TIN (-1***) ON PCB TAILS. NICKEL OVERALL.
4. REFER TO MOLEX PRODUCT SPEC PS-75710-999 FOR PERFORMANCE SPECIFICATIONS.
5. PRODUCT IS PACKAGED PER PK-70873-609.
6. THIS PART CONFORMS TO CLASS B REQUIREMENTS OF COSMETIC SPEC PS-45499-002.
7. MAPS (MOLEX ADVANCED PLATING SYSTEM)

ADD MAPS PLATING	EC NO: UCP2013-0196	2012/07/16	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 3:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	DYKWDWOLFE				mm	INCH	DRAWN BY JLAURX	DATE 09/01/2005	TITLE I-TRAC DAUGHTERCARD 11 ROW SIGNAL MODULE UNGUIDED SALES DWG molex		
	CHKD-BARKER				4 PLACES ± ---	± ---	CHECKED BY NMARTIN	DATE 09/01/2005			
	APPR-SMILLER				3 PLACES ± ---	± ---	APPROVED BY	DATE			
					2 PLACES ± 0.13	± ---	MATERIAL NO.			DOCUMENT NO.	SHEET NO.
					1 PLACE ± 0.25	± ---	SEE TABLE		SD-75710-001		1 OF 1
		0 PLACE ±	±	ANGULAR ±1/2°							
				DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS							
					SIZE		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9